

レーザー加工の基礎講座

「非接触除去加工レーザー加工」技能検定 学科試験 対策講座

主催：レーザー協会

開催日時：2024年8月2日（金）

会場：中央大学理工学部6号館2階6210号室（後楽園キャンパス）

受講内容：2級講座（9時～12時）

1級講座（13時～16時）

受講費用：会員3万円、非会員5万円（テキスト含）

申込先：レーザー協会事務局 田附宙美

laser@mech.saitama-u.ac.jp

FAX：048-858-3709



昨年（令和5年）、我が国で初めてレーザー加工に関する国家資格の技能検定「非接触除去加工レーザー加工」が実施されました。試験では、「実技」と「学科」の二つが科せられます。学科試験ではレーザーや加工技術の他にも、基礎的な電気と機械の知識が問われ、厚労省のHPに試験問題と解答が公開されています。レーザー協会では昨年の問題を題材に内容を精査し、なるべく丁寧に解説する「レーザー加工の基礎講座」を開催することにしました。これから受検を予定している皆様に少しでもお役に立てれば幸いです。なお、受講者数に限りがございますので早めに申込み下さいますようお願い致します。